

## 研發替代役專區

### 一.硬體研發工程師：

- 1.需求人數：1 人
- 2.職務說明：X86 HW design (Intel/AMD)
- 3.工作條件：  
學歷：碩士  
科系：電資工程學類畢業  
語文條件：英文(聽/中等、說/中等、讀/中等、寫/中等)  
其他條件：主動、積極、Team Work

### 二.韌體研發工程師：

- 1.需求人數：1 人
- 2.職務說明：BIOS / EC firmware / Windows driver
- 3.工作條件：  
學歷：碩士  
科系：電資工程學類或軟體發展學類畢業  
語文條件：英文(聽/中等、說/中等、讀/中等、寫/中等)  
其他條件：主動、積極、Team Work

### 三.機構研發工程師：

- 1.需求人數：1 人
- 2.職務說明：ME design / Thermal simulation
- 3.工作條件：  
學歷：碩士  
科系：機械工程學類畢業  
語文條件：英文(聽/中等、說/中等、讀/中等、寫/中等)  
其他條件：主動、積極、Team Work

應徵方式：請將履歷 e-mail 至 [jessiep@wincomm.com.tw](mailto:jessiep@wincomm.com.tw)